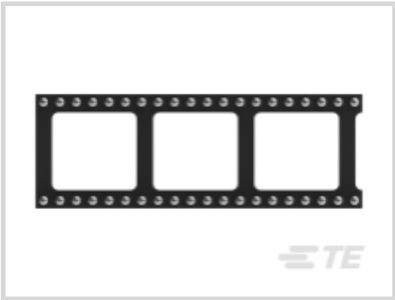
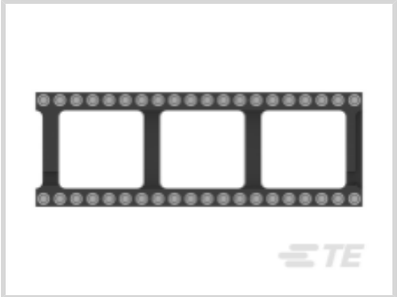
840-AG12D-ES-LF × 停产

TE 内部编号 1-1571552-2

TE 内部产品描述 840-AG12D-ES-LF=800 DIP,SN/SN

在 TE 官网查看>

连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座

端子制造: **冲压成形**

位数: 40

连接器外形: **标准**

行间距: 15.24 mm [.6 in]

端子接触部电镀材料: **镀金**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	40

主体特性

框架种类	开式
连接器外形	标准

接触件特性

端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	镀金
	25 µin
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	15.24 mm[.6 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

产品合规性

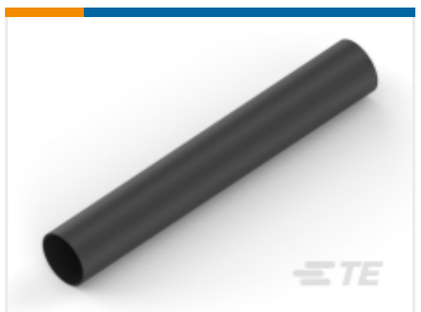
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

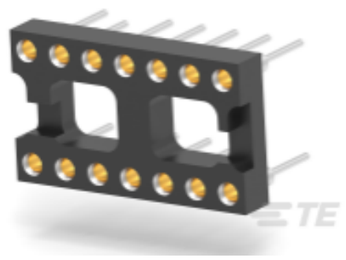
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

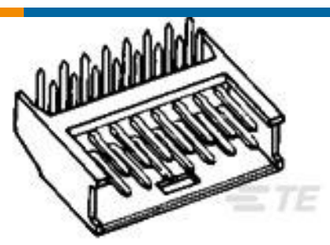
客户还购买了



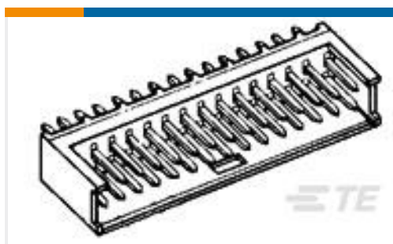
TE 产品编号8709614001
GPO-135 热缩管



TE 产品编号2-1571552-9
DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金



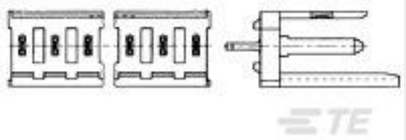
TE 产品编号280390-1
2X8P MODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN



TE 产品编号280384-1
2X4P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TIN

TE 产品编号280380-1
8P AMPMODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN

TE 产品编号5-103168-6
16 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号280611-1
6P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD

文档

产品图纸

840-AG12D-ES-LF=800 DIP,SN/SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1571552-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1571552-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1571552-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

DIP Sockets Quick Reference Guide (EN)

英文版本